# GaN 上への二酸化チタンのエピタキシャル成長

一杉 太郎

## 1. はじめに

二酸化チタン(TiO<sub>2</sub>)は白色顔料として化粧品や食品、繊維 などに古くから応用されている。また、近年光触媒効果や超 親水性が注目されており、研究も非常に盛んである。しかし、 研究の興味が光触媒効果に集中しており、TiO<sub>2</sub>の電気特性 を詳細に調べている研究は非常に少ない。そこで、我々の研 究グループでは、この TiO<sub>2</sub>の光・磁気・電子機能に着目して 研究を進めている[1]。

近年、GaN をベースとしたエレクトロニクス(発光ダイオード、 紫外光センサや高電界トランジスタ)の開発も盛んであり[2]、 TiO<sub>2</sub>とGaNを融合させたデバイスには大きな可能性が秘めら れている。例として、Co をドーピングした TiO<sub>2</sub> は波長 400nm 付近で大きな磁気光学効果を示す[3,4]。したがって、発光デ バイスとして用いられているGaN との融合により、新たな光デ バイスや、発光素子の小型化を実現することが可能となる。 また、スピントロニクスと呼ばれる、電子の電荷とスピンを用 いてデバイスを作製する分野も立ち上がってきており、 TiO<sub>2</sub>/GaN 系 pn 接合を用いたスピン偏極 LED の開発も期待 される。

以上の背景から、本研究ではパルスレーザーデポジション (PLD)法を用いて、GaN上にTiO2膜の成長を試み、その構造 について調べた[5]。

### 2. 実験手法

本研究では PLD 法により GaN(0001)基板上に、TiO<sub>2</sub>薄膜の 成長を行った。蒸着時の基板温度は 320-550 、酸素分圧は 1×10<sup>-5</sup> Torr とした。KrF エキシマーレーザー(波長 248 nm)を 光源として用い、繰り返し周波数は 2 Hz、フルーエンスは 1-2 J/cm<sup>2</sup>·shot とした。ターゲットは TiO<sub>2</sub> 粉末を加圧成形し、 1200 で 12 時間焼成したものを用いた。一部、Ta をドープし たターゲットも用いた。成膜中は反射高速電子線回折 (RHEED)により回折パターンをモニタした。

結晶構造と格子定数は X 線回折法(XRD)によって決定した。さらに、断面透過電子顕微鏡(TEM)観察を行い、結晶性の評価を行った。また、原子間力顕微鏡(AFM)により表面の平坦性を評価した。

#### 3. 薄膜成長

GaN 上に 550 で成長した TiO2薄膜の X 線回折パターン を図 1(a)に示す。六方晶の GaN 上にルチル型 TiO2が(100) 配向して成長することがわかった。ロッキングカーブ測定によ る半値幅は 0.5°以下であり、結晶性のよい TiO2薄膜を成長 することに成功した。さらに、ポールフィギュア測定から、面内 配向していることがわかり、エピタキシャル成長していること



図 1. (a) GaN(0001)面上に成長した TiO2薄膜の X 線回折パターン

(b) TiO<sub>2</sub>(110)回折ピークのポールフィギュア測定結果。 (c)

GaN(1011)回折ピークよりのポールフィギュア測定結果。

がわかった。TiO<sub>2</sub>(110)および GaN(10<u>1</u>1)の回折ピークから得 られたポールフィギュア測定結果を図1(b)、(c)に示す。この結 果から、TiO<sub>2</sub><010>//GaN<10<u>1</u>0>の関係がわかり、図2に示す ような結晶方位の関係性を保ちつつ結晶成長していることが 明らかになった。



図1. GaN(0001)面上におけるルチル型 TiO2ユニットセルの配置

#### 3. レイヤーバイレイヤー成長

成膜前に GaN 表面を塩酸でエッチングした後に TiO<sub>2</sub>を成長 すると、RHEED 振動を観察することができた。塩酸エッチン グは表面の酸化物を除き、Ga 終端表面を出すと理解されて おり、成膜前にも明瞭な RHEED パターンを観測することがで きた(図 3(a))。 TiO<sub>2</sub> 成長後においてもストリーク状の RHEED パターンが観察され(図 3(b))、TiO<sub>2</sub>薄膜表面が非常に平坦で あることが予測できる。RHEED 振動が観察されたことから(図 3(c))、GaN と TiO<sub>2</sub> の界面は急峻であることが期待され、実際 に断面 TEM により、界面が急峻であることが確かめられた (図 4(a))。AFM により TiO<sub>2</sub> 表面の平坦性を測定したところ、 表面凹凸の RMS 値が 0.34 nm 程度であることがわかった(図 4(b),(c))。



図 3 (a) 塩酸でエッチングした GaN 表面の RHEED 回折パター ン。 (b) 基板温度 400 で成膜した TiO<sub>2</sub>表面の RHEED 回折パ ターン。 (c) 成膜中に観察された RHEED 振動。

## 3. まとめと今後の展望

パルスレーザーデポジション法により、GaN(0001)表面上に ルチル型 TiO<sub>2</sub>(100)をエピタキシャル成長することに成功した。 さらに、レイヤーバイレイヤー成長にも成功し、非常に平坦な 表面を得ることができたため、高品質なデバイス作製が期待 される。今後、GaN 上に透明強磁性体 Coドープ TiO<sub>2</sub>を形成 し、スピンエレクトロニクスデバイスの検証をしていきたい。そ して、本研究により得られたヘテロエピタキシャル界面の機能 を探求する予定である。



した TiO2表面の AFM 像。 (c) (b)の黒線部の断面図。

#### 【参考文献】

1. Y. Furubayashi, T. Hitosugi, Y. Yamamoto, K. Inaba, G. Kinoda, Y. Hirose, T. Shimada and T. Hasegawa, *Appl. Phys. Lett.* 86, 252101, (2005).

2. M. Asif Khan, M. Shatalov, H. P. Maruska, H. M. Wang and E. Kuokstis, *Jpn. J. Appl. Phys.* 44, 7191 (2005).

3. Y. Matsumoto, M. Murakami, T. Shono, T. Hasegawa, T. Fukumura, M. Kawasaki, P. Ahmet, T. Chikyow, S. Koshihara and H. Koinuma, *Science* 291, 534 (2001).

4. G. Kinoda, T. Hitosugi, Y. Yamamoto, Y. Furubayashi, K. Inaba, Y. Hirose, T. Shimada and T. Hasegawa, *Jpn. J. Appl. Phys.* 45, L387 (2006).

5. Taro Hitosugi, Yasushi Hirose, Junpei Kasai, Yutaka Furubayashi, Makoto Ohtani, Kazuhisa Inaba, Kiyomi Nakajima, Toyohiro Chikyow, Toshihiro Shimada and Tetsuya Hasegawa, *Jpn. J. Appl. Phys.* 44, L1503 (2005).